

## Интерактивный комплекс

# LMS7505MLRU







## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

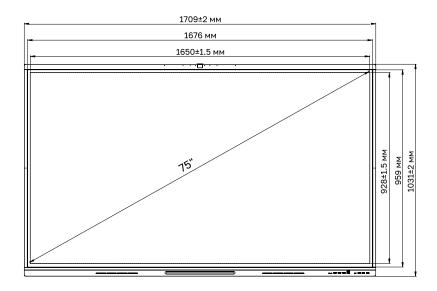
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Входит в реестр российской промышленной продукции	да
Тип записи	2 уровень
Тип устройства	Интерактивный комплекс «все-в-одном» российского производства, для образования и бизнеса
Размер экрана (диагональ)	75"
Тип подсветки	D-LED
Разрешение (Г х В)	3840 x 2160
Соотношение сторон	16:9
Частота обновления, Гц	60
Поддержка 4K UHD в Android	Да
Яркость, кд/м²	500
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178/178
Время отклика, мс	6
Размер пикселя, мм	0.42975x0.42975
Видимая область экрана, мм	1650x928
Количество цветов	1.07 млрд. (10 бит)
Динамическая контрастность	5500:1
Статическая контрастность	5500:1
Сенсор освещённости	есть
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50 000 часов
Антибликовое покрытие	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА	
Тип сенсора	Инфракрасная рамка
Защита экрана	Защитное стекло, Твердость 7 по шкале Mohs
Максимальное количество точек касания	50
Инструмент касания	Палец, пассивный стилус, ладонь
Точность касаний, мм	1
Время отклика сенсора, мс	2.5
Высота срабатывания сенсора, мм	1
Минимальный объект касания, мм	2
Одновременное распознавание двух различных объектов касания	Да

USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип А         x3           USB 2.0 Тип В         x0           USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип В         x1           USB Тип С (питание 55 Бт, (ссли ОРS-ПК подключен питание 15 Вт))         x1           НОМІ IN (макс. разрешение:3840x2160@60Гц)         x3           Другое         x0           РАЗЬЕМЫ НА БОКОВОЙ, НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЯХ           USB 2.0 Тип А (Лял обновления прошивки)         x1           USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип А         x2           USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип В         x1           USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип В         x1           USB 1.0 Св.1 Тип В         x2           USB 1.0 Св.1 Тип В         x1           USB 2.0 Тип В         x1           USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип В         x1           USB 2.0 Тип В         x1           USB 2.0 Тип В         x1 </th <th></th> <th></th>		
SBB 2 2 3 in B	РАЗЪЁМЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1983		
USBI Tame   Campar		
Marie		
(Mex. preparamental-60-02100/6000000000000000000000000000000000	(Питание 65Вт.(Если OPS-ПК подключен питание 15 Вт))	x1
2008 20 ТОВ АПО ВОВОВОЙ, НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЯХ   2008 20 СД СВЕНТ, ТИТ А   2008 20 СД СВЕНТ, ТОТ А   2008 20 СД СВЕН		x3
1889 20 Thr A		x0
Дило сложная пришиков)   1888 до (21 бел) Ли Ла   1888 до (21 бел) Л	РАЗЪЁМЫ НА БОКОВОЙ, НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЯХ	
USB 20 (3.10 Pent) hm A		x1
20日 2.0 Thm 日		x2
USB Tim C		
USB Tim C		
HOMEN IN (Макс. разрошения: 3440×2150(@60 fu)         x 7           HOM OUT (Макс. разрошения: 3460×2150(@60 fu)         x 1           OP IN (Макс. разрошения: 3460×2150(@60 fu)         x 1           VOA IN (Макс. разрошения: 3460×2150(@60 fu)         x 1           WOA IN (Макс. разрошения: 120×1080(@60 fu)         x 1           Mice IN (Разлом 3.5 мм (дас)         x 1           Modity (Разлом 3.5 мм (дас)         x 1           CRADIO IN (Савлем 4.6 мм)         x 1           CRADIO IN (Савлем 4.6 мм (дас)         x 1         x 1           CRADIO IN (Савлем 4.6 мм (дас)         x 1         x 1         x 1           CRADIO IN (Савлем 4.6 мм (дас)         x 1         x 1         x 1         x 1         x 1		
Масе, разрашения:3840x2150(ge0f1)		
Макс. разрешения:ЗВИ021508@00П0   X1   X1   X1   X1   X1   X1   X1   X		**2
(Мамс. раврешенее 3840×2160@60Пц)         x1           (Мамс. раврешенее 1920×1080@60Пц)         x1           Mich N         x1           Audio IN (Разане 3.5 ма јаск)         x1           (Разане 3.5 ма јаск)         x1           Audio DUT (Разане 4.5 ма јаск)         x1           (Разане 4.5 ма јаск)         x1           LAN IN (Разане 4.5 ма јаск)         x1           (Разане 4.5 ма јаск)         x1           LAN DUT (Разане 4.5 ма јаск)         x1           (Разане 4.5 ма јаск)         x1           SPDIF         x1           PS-CIDT         x1           (Разане 4.5 ма јаск)         x1           SPDIF         x1           PS-CIDT         x1           (Разане 4.5 ма јаск)         x1           ROPS (IN установлен         x1           Другое         станов 50 марта           Количество 7         20           Количество 8 жара         8           Частота         м/А           Прафическое ацо         ма (652 мса           Частота         м/А           Операцичена панять, Го         16           Встроенная панять, Го         16           Встроенная панять, Го         16	(Макс. разрешение:3840x2160@60Гц)	x1
VOA IN (Mace, pageweinere1920x1880@60ft)         x1           Mic IN         x1           Audio IN (Passen 3.5 me jack)         x1           Quality OUT         x1           CRISTOR (Passen 3.5 me jack)         x1           RS 232         CRISTOR (Passen 3.5 me jack)           LAND COTT         x1           CAN COTT         x1           CAN COTT         x1           CAN COTT         x2           CAN COTT         x2           CAN COTT         x3           CAN COTT         x4		x1
Micli N Audio IN Audio IN (Разам 3.5 мм jack) (Разам 3.5 мм jack) (Разам 8.5 мм jack) (Разам 8.6 м jack) (Разам 9.6 м jack) (Разам 8.6 м jack) (Разам 9.6 м jack) (Разам 8.6 м jack) (Разам 8.6 м jack) (Разам 8.6 м jack) (Разам 9.6 м	VGA IN	x1
Audo I N (Ровон 3 5 ми jack)         x 1           (Ровон 3 1 ми jack)         x 1           (Ровон 3 ми jack)         x 1           (Ровон 3 ми jack)         x 1           (Ровон 3 ми jack)         x 1           (Ровон 4 ми jack)         x 2 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 2 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 3 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 3 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 3 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 4 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 2 ми jack           (Ровон 4 ми jack)         x 2 ми jack <t< td=""><td></td><td>x1</td></t<>		x1
Frasewa A 3 May Jack y   Audio OUT   Pasewa RA1-45	Audio IN	
Passews N. 3. мм   раск)   X 1		^1
(Разъен ВВ9)         X1           LAN IN (Разъен RJ-45)         X1           SPDIF         X1           OPS-cnor (AE 80 pin)         OPS ПК установлен           ОРУ-спот (AE 80 pin)         OPS ПК установлен           ПАРАМЕТРЫ ОС         ************************************		x1
(Разъек RJ-45)         X1           LAN OUT (Разъек RJ-45)         X1           SPDIF         X1           OPS IIK установлен         X1           OPS-CINCT (ДКЕ 80 ріп)         OPS IIK установлен           Другое         Cлот для SD жарты           ПРОмесор         ARM COTEX A72°4+ COTEX A53°4           Количество ядер         8           Частота         H/Д           Графическое ядро         Mall GSZ MC3           Частота граф, ядра         H/Д           Частота граф, ядра         H/Д           Оперативная память, Гб         16           Встроенная память, Гб         256           Операционная система         Android 14           ВСЕГОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ         Съемный           Кит модуля         Съемный           Wi-Fi (стандарт АХ)         Наличие           Вистооть 5.2         Наличие           Вистооть 5.2         Наличие           Встроенная камера         48 Mn           Встроенная мажера         48 Mn           Встроенная мощность         2.0           Выходная мощность         2.0           Выходная мощность         2.0           Выходная мощность         2.0		x1
LAN QUT (гразыем RJ-45)         x 1           GPS-CROT (САЕ 80 pln)         OPS-CROT (САЕ 80 pln)           LAP QUE CAE 80 pln)         OPS-CROT (САЕ 80 pln)           Другое         Cлот для SD карты           ПРОМЕСТВОИ         ARM COTEX A72*4 + COTEX A53*4           Количество ядер         8           Количество ядер         8           Частота         н/д           Графическое ядро         Mali G52 MC3           Частота граф. ядра         н/д           Оперативная память, Гб         16           Встроенная память, Гб         256           Операционная система         Android 14           ВЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ         Съемный           Вичен (При разыка)         Наличие           Вистор (При разыка)         Наличие           Вистроенный кмкрофон         Втроенный микрофонов           Встроенный микрофон         Встроенный микрофонов           Формат авука         2.0           Выходная мещность         2 x 16 Br           ИНСТАЛЛЯЦИЯ           КРЕФованый к инсталляции         Ландшафт           ХРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ           Требования к яектропитанию         100-240 8-50/60 Гц	LAN IN	x1
FRANCE NO. 14	LAN OUT	
ОР S ПК установлен           (ДАЕ 80 јлі)         ОР S ПК установлен           Другое         Слот для SD карты           ПРОЦЕССОР         ARM Cortex A72*4 + Cortex A53*4           Количество ядер         8           Частота         н/д           Графическое ядро         Ма10 652 МСЗ           Частота граф, ядра         н/д           Оперативная память, Гб         16           Бетроенная память, Гб         256           Операционная система         Android 14           БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ         Каминая           Тил модуля         Съемный           WI-Fi (стандарт АХ)         Наличие           Вистооть 5.2         Наличие           ВЕСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА         48 Мп           Встроенный микрофон         Встроенный массия, 8 микрофонов           Формат звука         2.0           Выходная мощность         2x 16 Вт           ИНСТАЛЛЯЦИЯ           Варманты инсталляции         Ландшафт           ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ         Пос-240 В-50/60 Гц	· · ·	
ДАБ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		x1
ПРАМЕТРЫ ОС Процессор АRM Cortex A72°4 + Cortex A53°4 Количество ядер 8 Частота н/д Графическое ядро Маli G52 MC3 Частота граф.ядра н/д Оперативная память, Гб 16 Встроенная память, Гб 256 Операционная система Алdroid 14 ВЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Тип модуля Съемный Wi-Fi (стандарт АХ) Наличие Вциетоот b. 2 Наличие Вциетоот b. 2 Наличие Встроенная камера 48 Mn Встроенный микрофон Встроенный микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 3.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 3.1 к Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 4.2 к Встроенный массив, 8 микрофонов		OPS ПК установлен
Процессор АЯМ Согтех А72*4 + Согтех А53*4 Количество ядер 8  Частота Н/Д Графическое ядро Маll G52 МСЗ Частота граф.ядра Н/Д Оперативная памать, Гб 16 Встроенная памать, Гб 256 Операционная система Алсгоі 14  ВЕСПРОВОДНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ТИП МОДУЛЯ СЬЕМНЫЙ WI-FI (стандарт АХ) Наличие Віцестоот 5.2 Наличие Віцестоот 5.2 Наличие Віцестоот 5.2 Наличие Вістроенная камера 48 Мп Вістроенная камера 48 Мп Вістроенный микрофон Встроенный микрофонов Встроенный микрофон Встроенный микрофонов Встроенный микрофон 2.0 Выходная мощность 2.10 Выходная мощность 2.10 Выходная мощность 3.10 Варианты инсталляция Ландшафт  ТИПСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляция Ландшафт  ТРебовения к эпектропитанию 100-240 В-50/60 Гц	Другое	Слот для SD карты
Количество ядер Количество ядер Колическое ядро Май 652 МСЗ Частота граф, ядра Н/Д Оперативная память, Г6 Встроенная память, Г6 Встроенная система Апсіоі 14 ВЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Тип модуля Сьемный МІ-Гі (стандарт АХ) Вішетості 5.2 Наличие ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ КАМРОННОЕ ВСТРОЕННАЯ МИКРОФОН ВСТРОЕННЬЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЬЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЬЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЬЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЬЙ МИКРОФОН ВІШЕТОВ З Х 16 ВТ  ИНСТАЛЛЯЦИЯ ВАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  ТРЕбования к электропитанию ВОО-240 В-50/60 Гц	ПАРАМЕТРЫ ОС	
Частота н/д Графическое ядро Маli 652 МСЗ Частота граф.ядра н/д Оперативная память, Гб 16 Встроенная память, Гб 256 Операционная система Аndroid 14  БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Тип модуля Сьемный WI-FI (стандарт АХ) Наличие Виеtooth 5.2 Наличие ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ МАКРОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННЫЙ микрофон Встроенный микрофонов Оформат звука 2.0 Выходная мощность 2 x 16 Вт  ИНСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  Требования к электропитанию 100-240 В-50/60 Гц	Процессор	ARM Cortex A72*4 + Cortex A53*4
Рафическое ядро Маli G52 MC3 Частота граф. ядра Н/Д Оперативная память, Гб 16 Встроенная память, Гб 256 Операционная система Апdroid 14  БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП МОДУЛЯ Наличие ВЦЕСТОВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ КАМРОНОВ ВСТРОЕННАЯ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МИСРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МАССИВ, Я МИСРОЕННЫЙ МАССИВ, Я МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МАССИВ, Я МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННЫЙ МАССИВ, Я МИКРОФОНОВ ВОТОЕННЫЙ МАССИВ, Я МИКРОФОНОВ ВОТОЕННЫ	Количество ядер	8
Н/д Оперативная память, Гб Встроенная память, Гб Встроенная память, Гб Операционная система Апdroid 14  БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ТИП МОДУЛЯ КНЕНИЯ  ВЦЕТОВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ КАМРОННОВ ВСТРОЕННАЯ ВСТРОЕННАЯ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННАЯ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННОВ ВСТРОЕННОВ МИКРОФОНОВ ВСТРОЕННОВ МИКРОФОН ВСТРОЕННОВ МИКРОФОН ВСТРОЕННОВ МИКРОФОНОВ ВОТЕМИЕНТОВ МИКРОФОНОВ ВОТЕМ	Частота	н/д
Оперативная память, Гб Встроенная память, Гб Операционная система Всспроводное подключение  Тип модуля Сьемный Wi-Fi (стандарт АХ) Bluetooth 5.2 Haличие BCTPOEHHAЯ AKYCTUYECKAЯ CИСТЕМА Встроенная камера Встроенная камера Встроенный микрофон Встроенный микрофон Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность  инсталляция Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  Требования к электропитанию 100-240 B-50/60 Гц	Графическое ядро	Mali G52 MC3
Встроенная память, Гб Операционная система Аndroid 14  БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  Тип модуля Сьемный Wi-Fi (стандарт АХ) Вluetooth 5.2 Наличие ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ КАУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН ВСТРОЕННЫЙ МАССИВ, 8 МИКРОФОНОВ  ФОРМАТ ЗВУКА 2.0 ВЫХОДНЯЯ МОЩНОСТЬ 2 × 16 ВТ  ИНСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Требования к электропитанию 100-240 В-50/60 Гц	Частота граф.ядра	н/д
Операционная система  БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  Тип модуля  Сьемный  Wi-Fi (стандарт АХ)  Bluetooth 5.2  Haличие  BCTPOEHHAЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Встроенная камера  48 Мп  Встроенный микрофон  Встроенный массив, 8 микрофонов  Формат звука  2.0  Выходная мощность  2 x 16 Вт  ИНСТАЛЛЯЦИЯ  Варианты инсталляции  Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  Требования к электропитанию  100-240 В-50/60 Гц	Оперативная память, Гб	16
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ           Тип модуля         Съемный           Wi-Fi (стандарт АХ)         Наличие           Bluetooth 5.2         Наличие           ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА           Встроенная камера         48 Мп           Встроенный микрофон         Встроенный массив, 8 микрофонов           Формат звука         2.0           Выходная мощность         2 x 16 Вт           ИНСТАЛЛЯЦИЯ           Варианты инсталляции         Ландшафт           ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ           Требования к электропитанию         100-240 В-50/60 Гц	Встроенная память, Гб	256
Тип модуля  Wi-Fi (стандарт АХ)  Bluetooth 5.2  Hаличие  BCTPOEHHAЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Встроенная камера  48 Мп  Встроенный микрофон  Встроенный массив, 8 микрофонов  Формат эвука  2.0  Выходная мощность  инсталляция  Варианты инсталляции  Характеристики энергопотребления  Требования к электропитанию  Съемный  Наличие  Наличие  100-240 В-50/60 Гц		Android 14
Wi-Fi (стандарт АХ) Bluetooth 5.2 Hаличие  BCTPOEHHAЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Встроенная камера Встроенный микрофон Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2 x 16 BT  ИНСТАЛЛЯЦИЯ  Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  Требования к электропитанию  100-240 B-50/60 Гц		
Вluetooth 5.2 Наличие  ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Встроенная камера 48 Мп  Встроенный микрофон Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0  Выходная мощность 2 x 16 Вт  ИНСТАЛЛЯЦИЯ  Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  Требования к электропитанию 100-240 В-50/60 Гц	<u> </u>	
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Встроенная камера 48 Мп Встроенный микрофон Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2 x 16 Вт  ИНСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Требования к электропитанию 100-240 В~50/60 Гц		
Встроенная камера 48 Мп Встроенный микрофон Встроенный массив, 8 микрофонов Формат звука 2.0 Выходная мощность 2 x 16 Вт  ИНСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляции Ландшафт  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Требования к электропитанию 100-240 В~50/60 Гц		Наличие
Встроенный микрофоно Формат звука Формат звука Выходная мощность  ИНСТАЛЛЯЦИЯ Варианты инсталляции  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Требования к электропитанию  Встроенный массив, 8 микрофонов  2.0  1.00  2.16 Вт  Ландшафт  Ландшафт  Тоо-240 В~50/60 Гц		
Формат звука       2.0         Выходная мощность       2 x 16 Вт         ИНСТАЛЛЯЦИЯ         Варианты инсталляции       Ландшафт         ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ         Требования к электропитанию       100-240 В~50/60 Гц		
Выходная мощность 2 x 16 BT <b>ИНСТАЛЛЯЦИЯ</b> Варианты инсталляции Ландшафт <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ</b> Требования к электропитанию 100-240 B~50/60 Гц		
ИНСТАЛЛЯЦИЯ       Варианты инсталляции     Ландшафт       ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ       Требования к электропитанию     100-240 В~50/60 Гц		
Варианты инсталляции     Ландшафт       XAPAKTEPИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ     100-240 B~50/60 Гц		2 x 16 BT
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ       Требования к электропитанию     100-240 B~50/60 Гц		
Требования к электропитанию       100-240 В~50/60 Гц		ландшафт
		400 040 0 50 400 5
Энергопотребление (спящий)       ≤ 0.5 Вт		
	Энергопотребление (спящий)	≤ U.5 BT

Энергопотребление (рабочий)	250 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты в упаковке, мм	1863 x 185 x 1156
Габариты без упаковки, мм	1709 x 1031 x 98
Вес в упаковке, кг	55.44
Вес нетто панели/комплекса, кг	43.5
Материал корпуса	Алюминий, сталь
Цвет	Черный
VESA, MM	800 x 400 M8 x 25мм
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура хранения	-20 ~ + 60°C
Рабочая температура	0 ~ + 40°C
Влажность хранения	10% ~ 90%
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Режим работы	18/7
комплектация	
В комплект поставки входит:	<ul> <li>Кабель питания 3 м</li> <li>Кабель USB A/B 3 м</li> <li>Кабель HDMI 3 м</li> <li>Стилус 2 шт., без батарейный</li> <li>Пульт дистанционного управления 1 шт.</li> <li>Батарейки ААА для пульта ДУ 2 шт.</li> <li>Руководство пользователя 1 шт.</li> <li>Настенное крепление 1 шт.</li> </ul>
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	■ *B peec⊤pe MПT
основные особенности	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul>
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> </ul>
	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> </ul>
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul>
XAPAKТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC</b> Процессор Оперативная память, Гб	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> <li>Intel i5-1240P</li> <li>8 Гб DDR4</li> <li>SSD 256 Гб</li> </ul>
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> <li>Intel i5-1240P</li> <li>8 Гб DDR4</li> <li>SSD 256 Гб</li> </ul>
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> <li>Intel i5-1240P</li> <li>8 Гб DDR4</li> <li>SSD 256 Гб</li> <li>Windows 10 и Linux</li> </ul>
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1 x 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT USB 3.0	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x1 x2 x2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT USB 3.0 USB 3.1 USB тип C Mic in + Audio OUT (Разъем 3.5 мм jack)	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1 x 2 x 2 x 2 x 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT USB 3.0 USB 3.1 USB тип C Mic in + Audio OUT (Разъем 3.5 мм jack) БЕСПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема НDMI оит на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 x 5 x 6 x 6 x 6 x 6 x 7 x 8 x 9
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT USB 3.0 USB 3.1 USB тип C Mic in + Audio OUT (Разъем 3.5 мм jack) ВЕСПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Тип модуля	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Cnoт для SD карты</li> <li>*OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 4 Scтроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО OPS PC Процессор Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб Операционная система ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAN HDMI OUT USB 3.0 USB 3.1 USB тип C Mic in + Audio OUT (Разъем 3.5 мм jack) БЕСПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	<ul> <li>*Android 14.0</li> <li>*Память 16/256 Гб</li> <li>*50 касаний</li> <li>*Камера 48 МП и Микрофонный массив (8 микр.)</li> <li>*2 разъема HDMI out на лицевой панели OPS</li> <li>*Слот для SD карты</li> <li>* OPS встроен в слот на корпусе панели с системами Win10 и Astra Linux</li> </ul> Intel i5-1240P 8 Гб DDR4 SSD 256 Гб Windows 10 и Linux x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 x 5 x 6 x 6 x 6 x 6 x 7 x 8 x 9

#### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПЕРЕДИ)

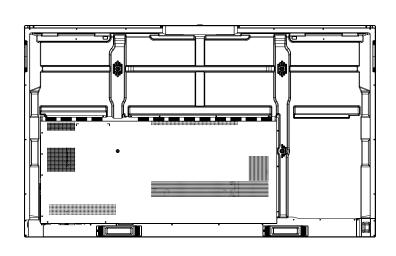
#### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЛЕВА)

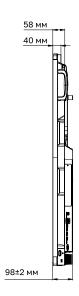




#### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЗАДИ)

#### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПРАВА)





#### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СВЕРХУ)



## СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СНИЗУ)



#### РАЗЪЁМЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ:



## РАЗЪЁМЫ НА БОКОВОЙ, НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЯХ:





#### РАЗЪЁМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА:



